

**ТИПОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
характеризующая диапазон параметров прутка-подложки

№	Наименование параметра	Ед.изм.	Значение
1	Метод выращивания		БЗП выращивание с пьедестала
2	Кристалличность		Кремний поликристаллический
3	Форма поперечного сечения		Круглая, слегка овальная (эллипс)
4	Разница между длинами осей эллипса, не более	мм	1
5	Диаметр (малая ось эллипса)	мм	8-12
6	Тип / Легирующая примесь	мм	P, N / бор, фосфор
7	Удельное Электрическое Сопротивление	Ом*см	0.005 ~ 30
8	Длина прутка-подложки	мм	400 - 2500
9	Упаковка		Соответствующая упаковка обеспечит целостность слитка во время транспортировки

Примечания:

1. Производителем и Поставщиком является ЧАО "Завод полупроводников", Запорожье, Украина.
2. Сырьем являются пьедесталы собственного производства, изготовленные из кремния поликристаллического полупроводникового качества.
3. Все параметры измеряются в соответствии с требованиями стандартов ASTM (SEMI).
4. По требованию заказчика можно согласовать другие параметры.